

超薄板のレーザ加工、曲げ加工

〒143-0012 東京都大田区大森東4-1-23

TEL 03-3761-5053 FAX 03-3761-5537

MAIL takuji@suyama.work

URL <http://suyama.work/>

担当者 須山 卓治

特長

超薄板のレーザ加工、曲げ加工を得意としています。



主要設備

炭酸ガスレーザ加工機、ワイヤーカット放電加工機、ACサーボプレスブレーキ、
三次元測定器、画像測定器など

得意な加工技術

旋盤・NC旋盤加工 フライス・M/C加工 プレス・板金加工 研削加工 研磨加工 溶接加工
樹脂成形加工 ゴム成形加工 放電加工（ワイヤー・形彫）ばね・ワイヤーフォーミング加工
ガラス・レンズ加工 セラミックス加工 熱処理 めっき・蒸着・表面処理 塗装 金型製作
MIM（金属粉末射出成型）3Dプリンター（積層造形法）鋳造・ダイカストロストワックス
鍛造 各種試作開発 その他加工